

センサ・コントロールと
その応用技術、機器、システム、ネットワークに関する
専門展示会

SENSOR EXPO JAPAN

センサエキスポジャパン 2024

出展のご案内

2024.9.18<sup>W
E</sup>→20<sup>F
R</sup> 10:00 - 17:00
東京ビッグサイト 東ホール

産経新聞社

産経新聞社 事業本部 コンベンション事業部
「センサエキスポジャパン」事務局

〒100-8079 東京都千代田区大手町1-7-2
TEL. 03-3273-6180 FAX. 03-3241-4999 E-mail. sensor@sankei.co.jp

新設



出展者プレゼンテーション

特設セミナー会場で
貴社のPRが行えます。

www.sensorexpojapan.com

ご挨拶

センサをはじめとした要素技術は時代のニーズに応じて進化を続けています。

これら技術の普及・発展により高度な情報の可視化・収集・蓄積・分析・提案が可能になり、あらゆる産業のDX化が現実味を帯びてきました。

次世代の「DX社会の実現」に向けて、あらゆる産業・業種の要素技術に関わる方々の“つながり”が生まれる場を目指す「SENSOR EXPO JAPAN」は、激しく変動する社会・ビジネスに対応し、さらなる連携・交流を創出する展示会へ進化していくことが求められています。

本展は、DX社会の発展に欠かせないセンサをはじめとした電子部品やデバイスから完成品、実装される装置、それらを活用するサービスなどの、先進的な製品・技術・情報を集めると同時に、次世代につながる最新のテクノロジーを発信いたします。

また、現場の課題解決、知識習得、研鑽につながる関連セミナーを開催し、関係者を広く誘致、あらゆる立場の方々の交流を促し、「DX社会」を横断的に考える機会を提供することで、産業全体の活性化を側面から支援いたします。

一方で、「SENSOR EXPO JAPAN」のメインテーマである「センサ・センシング技術」を主導的に活用した展示会を行い、社会や人々の暮らしにいかに豊かにできるのかを提示・提案するだけでなく、「システムの中心技術であるセンサ」をより具体的に表現し、伝えることをこれまで以上に取り組んでまいります。

皆様におかれましては、この機会に是非、貴社技術・製品のPR、商談、新たな価値づくりの場として、ご賛同・ご出展をいただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

開催概要

名 称 SENSOR EXPO JAPAN 2024(センサエキスポジャパン)

開催趣旨 「センシング技術」と「見える化」をテーマとしたビジネス創出のための、人・技術・情報が一同に会する展示会を目指し、社会発展と各産業の課題解決を目的とする、次世代につながる「DX時代」の実現に貢献します。

- 開催基本方針**
- ①「センサ・センシング技術」を主導的に活用した展示会を行い、より具体的に表現し、伝える空間へ
 - ②センサに関する製品を展示するだけでなく、テクノロジーを活用した社会や暮らしを提案する空間へ
 - ③直近の商談獲得を目指すだけでなく、未来の「価値」を披露・発信し、実現性を高める空間へ

会 期 2024年9月18日(水)～20日(金) 10:00～17:00

会 場 東京ビッグサイト 東ホール

入 場 無料(事前登録または招待状持参)

主 催 産経新聞社

特別協賛 一般社団法人次世代センサ協議会

企画協賛 センシング技術応用研究会、一般社団法人電気学会

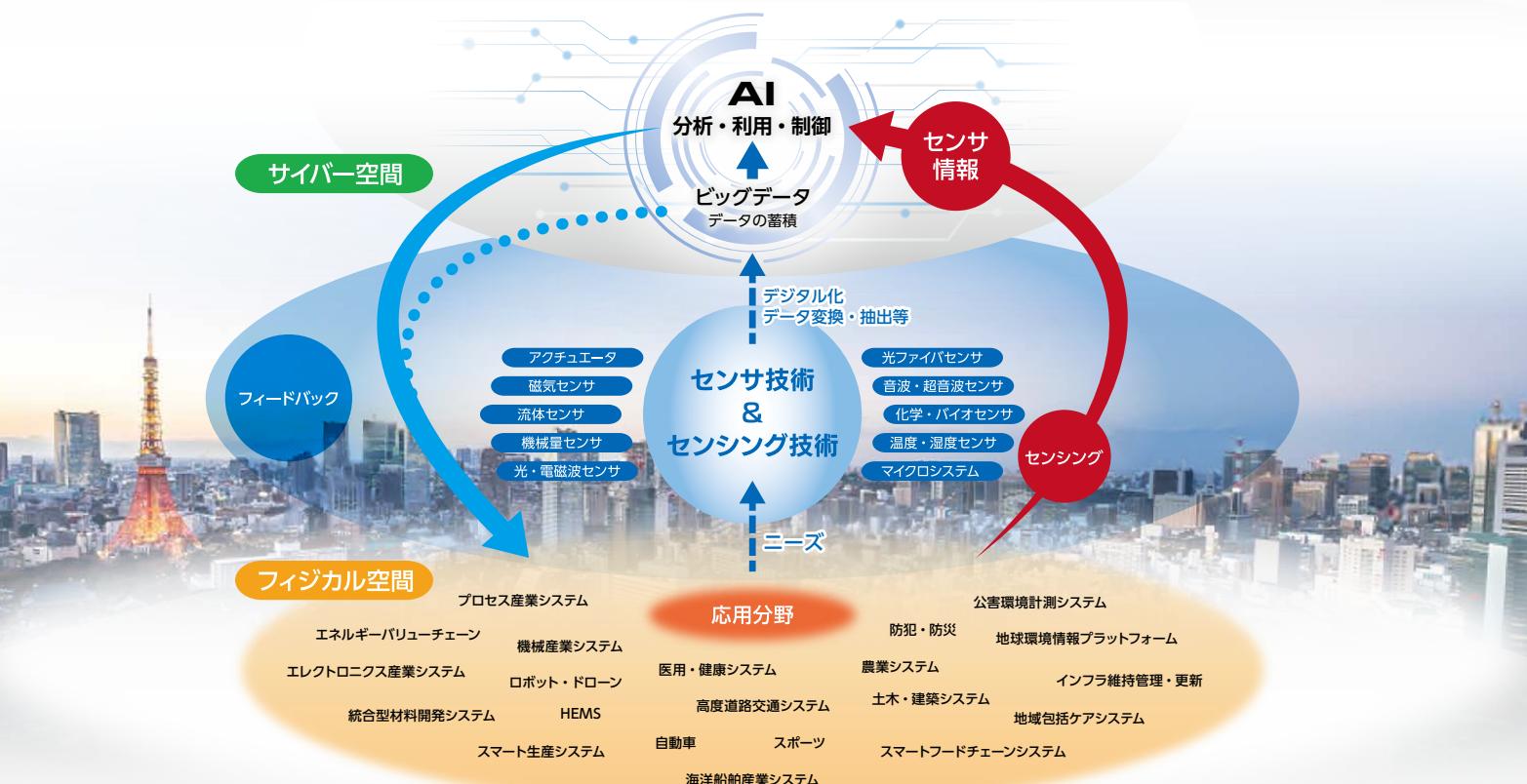


出展スケジュール

開催までのスケジュール予定(2024年)

4月30日(火)	7月	9月16日(月)	9月17日(火)	12月末頃
出展募集締め切り (順次請求書を 送付いたします)	出展者マニュアル、小間レイアウトなどの 資料を送付いたします 広報宣伝活動 (案内状発送、WEB更新、広告掲載など)	基礎装飾・ 出展者搬入 (9:00～18:00)	出展者搬入(9:00～18:00) 18日(水) 開場(10:00～17:00) 19日(木) 開場(10:00～17:00) 20日(金) 開場(10:00～17:00) 撤去・搬出(17:00～)	報告書送付

センシング技術の普及とこれからの社会の発展に向けた連携・交流を創出



出展対象

センサ&テクノロジー

DX社会を支える、センサをはじめとした電子部品や電子デバイスなどの技術・製品などのテクノロジーを展示

このような出展者様をお待ちしております

- ①電子部品やデバイス・モジュール等をアプリケーション別に展示したい。
- ②特定の要素技術（テクノロジー）に焦点をあてた内容で展示したい。
- ③現時点では、ターゲットが定まっていないデバイスや技術を展示したい。

出展要項（企業・団体様へのご要望）

- 「出展対象」に基づき、出展資格を有するすべての企業・団体

出展対象

各種センサ

- 光・電磁波 関連 (光センサ、赤外線センサ、放射線センサ、紫外線センサ、レーザセンサ、光電センサ、光ファイバセンサ、照度センサ、フォトダイオードなど)
- 機械・物理量 関連 (圧力センサ、加速度センサ、角速度センサ、回転センサ、変位センサ、衝撃センサ、ひずみセンサ、モーションセンサ、トルクセンサなど)
- 温度・湿度・流体 関連 (温度センサ、湿度センサ、熱流センサ、流量センサ、レベルセンサ、密度センサなど)
- 磁気・電流センサ (磁気センサ、電流センサなど)
- 化学・バイオ 関連 (ガスセンサ、イオンセンサ、匂いセンサ、味覚センサなど)
- 生体 関連 (脳波センサ、脈波センサなど)
- 画像センサ 関連 (イメージセンシング技術、スマートセンサ、リモートセンシング技術など)
- 環境センサ 関連 (微粒子センサ、花粉センサなど)
- 音波・超音波センサ ●タッチセンサ ●RFIDセンサ ●バーコードリーダー／OCR
- センサフュージョン ●マイクロマシン・MEMS・NEMS ●アクリュエータ ●センサネットワークシステム・技術 ●センサ構成部材、部品、材料
- 計測・制御・試験・検査関連機器、装置、システム ●電子機器
- 通信デバイス・ネットワーク (RFID、NFC、Bluetooth Beacon、Zigbee、Wi-SUN、LPWA、Wi-Fi、5G、LTEなど)
- ソフトウェア 関連 (AI、データ分析、情報処理アルゴリズム開発、制御、画像処理など)
- 電磁波・EMC・ノイズ対策 ●電池・電源 ●その他

主な来場対象

- センサやセンシング技術を求めるあらゆる業種の研究開発者・技術者・マーケティング関係者
- 設計・製造、生産、品質管理・検査、購買・資材などに従事する専門家または担当者
- あらたなセンサの活用を検討または情報収集を目的とする流通・サービス業、小売業、農林水産業、交通・通信・エネルギーなどの社会インフラ、医療機関、政府機関の関係者など
- あらゆる産業・業種のDXを推進する担当者 ●商社 ●業界団体 ●学術・研究・開発機関 ●官公庁 ●コンサルタント ●学生

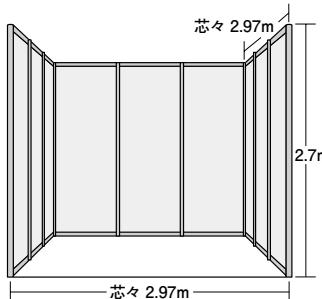
出展要項

Aタイプ

出展小間規格

1小間=9m² (間口3m×奥行3m×高さ2.7m)

側壁・後壁のみ設置 (角小間は側壁なし)



小間形態・装飾高さ制限

小間数	小間形態・装飾高さ制限	小間アレンジ
1~3小間	並列小間のみ (高さ: 2.7mまで使用可能) ※但し、1mセットバックした場合のみ4mまで使用可能	
4~5小間	並列小間、ブロック小間より選択可能 (高さ: 4mまで使用可能)	
6小間以上	原則独立小間のみ (高さ: 5mまで使用可能) ※4面開放となります。並列小間をご希望の場合は事務局までご相談ください。	

出展料

1小間

429,000円 (税込)

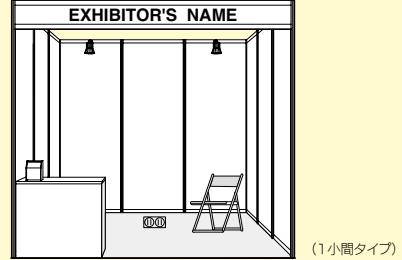
パッケージ装飾 (別途有料) ※詳細・申込については、出展者マニュアル(2024年7月末)にてご案内いたします。

小間装飾を簡易に行うためのパッケージプランをご用意いたします。

・1小間タイプ (間口3m×奥行3m)

121,000円 (税込)

社名板(パラペット) / 受付カウンター(W900×D450×H800) ×1 / 床面カーペット / 電気(LED蛍光灯20W×1、LEDスポットライト15W×2) / 折りたたみ椅子×1 / 名刺受×1 / 電気幹線工事費及び使用料(1kW以内) / コンセント(アース付100V・2個口) ×1



Bタイプ (一定装飾付き) 1社2小間まで

出展小間規格

1小間=間口2.0m×奥行2.0m×高さ2.7m 一定装飾付き(角小間は側壁なし)

出展料

※出展料、簡易装飾込み

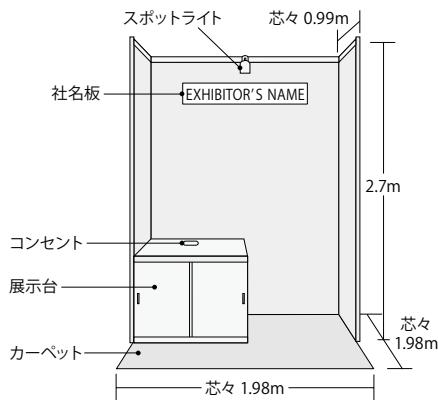
1小間

253,000円 (税込)

出展料に含まれるもの: 間口2.0m×奥行2.0mの展示スペース、間仕切り(後壁、測壁1m) / 社名板 / 展示台(W990×D990×H750) ×1 / 床面カーペット / 電気(LEDスポットライト15W×1) / 電気幹線工事費及び使用料(500W以内) / コンセント(アース付100V・2個口) ×1

※備品の追加注文がある場合は、7月下旬頃に配布する出展者マニュアルをご参照ください。

※上記基本ディスプレイに含まれる備品を使用しない場合も、出展料から差引くことはできませんので
ご了承ください。



装飾の高さ制限について

装飾の高さは2.7mまでとします。
(出展製品独自の高さはこの限りではありません)

ホームページ広告

貴社のリンクバーを公式WEBに開催1か月前から掲載

掲載日: 2024年8月7日(水)~9月20日(金) ※予定

サイズ: W200×H40px GIF形式 ※アニメーションGIF可

料金: 1枠: 55,000円 (税込)

原稿締切日: 2024年7月24日(水) ※リンク先指定の上、完成データをご提出下さい。

お申込・お問合せ

産経新聞社 事業本部 コンベンション事業部内「センサエキスポジャパン」事務局
〒100-8079 東京都千代田区大手町1-7-2 TEL. 03-3273-6180 FAX. 03-3241-4999 E-mail: sensor@sankei.co.jp

前回レポート

会期：2023年9月13日(水) - 15日(金) 10:00-17:00

会場：東京ビッグサイト 東ホール

開催規模

	センサエキspo	5展合計
企業・団体・大学数	75	382
小間数(小間)	96	706

※5展合計には、同時開催の4展示会
(測定計測展、TEST、自動認識総合展、
特許情報フェア)を含みます。

来場者数

月 日	天気	センサエキspo	5展合計
9月13日(水)	晴れ	2,237名	14,452名
9月14日(木)	晴れ	2,494名	17,564名
9月15日(金)	曇りのち雨	2,914名	19,537名
合 計		7,645名	51,553名

※5展合計には、同時開催の4展示会
(測定計測展、TEST、自動認識総合展、
特許情報フェア)を含みます。

出展者一覧

株式会社IoTBank
／SB C&S 株式会社
愛知製鋼株式会社
アベックス株式会社
Anyballe
／サンワテクノス
アンフェノール センサー テクノロジー グループ (ASTG)
株式会社ELT SENSOR
株式会社イージーメジャー
イノベーションリサーチ株式会社
インフィニオン テクノロジーズ ジャパン株式会社
／株式会社マクニカ テクニカルカンパニー
／株式会社ネクスティ エレクトロニクス
ネクスティ アドバンスド テクノロジー カンパニー
／東京エレクトロン デバイス株式会社
植田工業株式会社
エア・ブラン株式会社
株式会社エイシング
株式会社オーギャ
北川工業株式会社
Cubic Sensor and Instrument Co.,Ltd
株式会社クローネ
グローバル電子株式会社
／Innovative Sensor Technology, IST
／Merit Sensor Systems
計測エンジニアリングシステム株式会社
株式会社ケー・マックス・オートメーション
謙信インターナショナル合同会社
KOA株式会社
コンテックス株式会社
Scientec Lab Center Co.,Ltd
新光技研株式会社

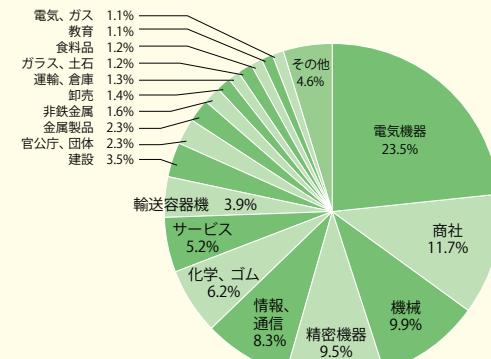
新光電気工業株式会社
株式会社諏訪三社電機
XELA Robotics 株式会社
株式会社Seredippers
／株式会社マルチモーダルセンサテクノロジー
センシリオン株式会社
株式会社ソフトイエンジン
太平貿易株式会社
株式会社立花デバイスコンポーネント
株式会社テクニスク
株式会社テラパワー
東横化学株式会社
株式会社トキキン
／YAGEOネクセンサス
株式会社トリマティス
長瀬産業株式会社
日清紡マイクロデバイス株式会社
日東電工株式会社
／東京大学
／株式会社ホロンクリエイト
ノリタケ伊勢電子株式会社
Parylene Japan / Specialty Coating Systems
株式会社ヒキネ
Vzense Technology
フィガロ技研株式会社
Fibos Measurement Technology (CHANGZHOU) Co., Ltd
フェイス株式会社
藤倉コンポジット株式会社
フジトク株式会社
株式会社プラックス
マクセル株式会社
株式会社三ツ波

緑屋電気株式会社
株式会社メタテクノ
モーションリブ株式会社
株式会社山本電機製作所
Yangzhou Fongming Cable Factory
ユーライクス株式会社
株式会社理経
株式会社レーザー計測
株式会社レボーン
次世代センサ展示コーナー
茨城大学工学部AI・ICT次世代広域応用教育研究センター
／計測検査株式会社
地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所
株式会社Oception
／物質・材料研究機構
国立研究開発法人産業技術総合研究所
一般社団法人次世代センサ協議会
／SUCSコンソーシアム
一般社団法人センサイト協議会
センシング技術応用研究会
地方独立行政法人大阪産業技術研究所
東京医科歯科大学 センサ医工学分野
東京都立大学 マイクロ電気力学研究室
東北大大学 医院医工学研究科 富貴・鶴岡研究室
鳥取大学 工学部 マイクロデバイス工学研究室
TopoLogic株式会社
／東京大学
新潟大学マイクロマシン工学研究室
MEMS-on Technologies株式会社
／東京大学

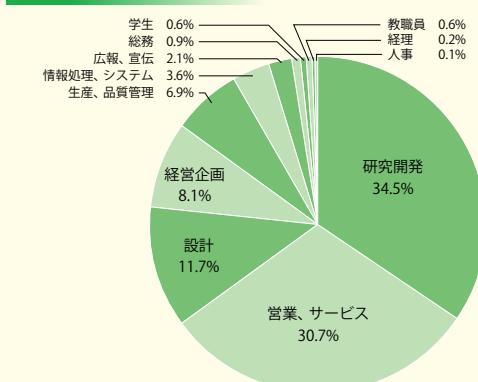
来場者分析

業種

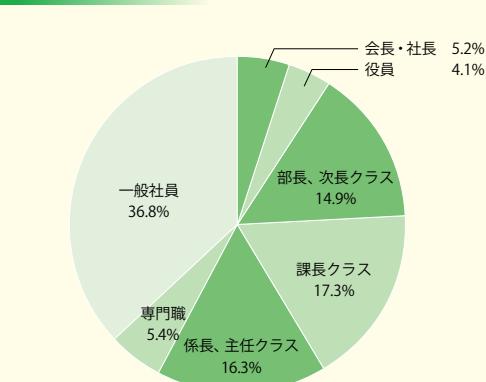
電気機器	23.5%
商社	11.7%
機械	9.9%
精密機器	9.5%
情報、通信	8.3%
化学、ゴム	6.2%
サービス	5.2%
輸送用機器	3.9%
建設	3.5%
官公庁、団体	2.3%
金属製品	2.3%
非鉄金属	1.6%
卸売	1.4%
運輸、倉庫	1.3%
ガラス、土石	1.2%
食料品	1.2%



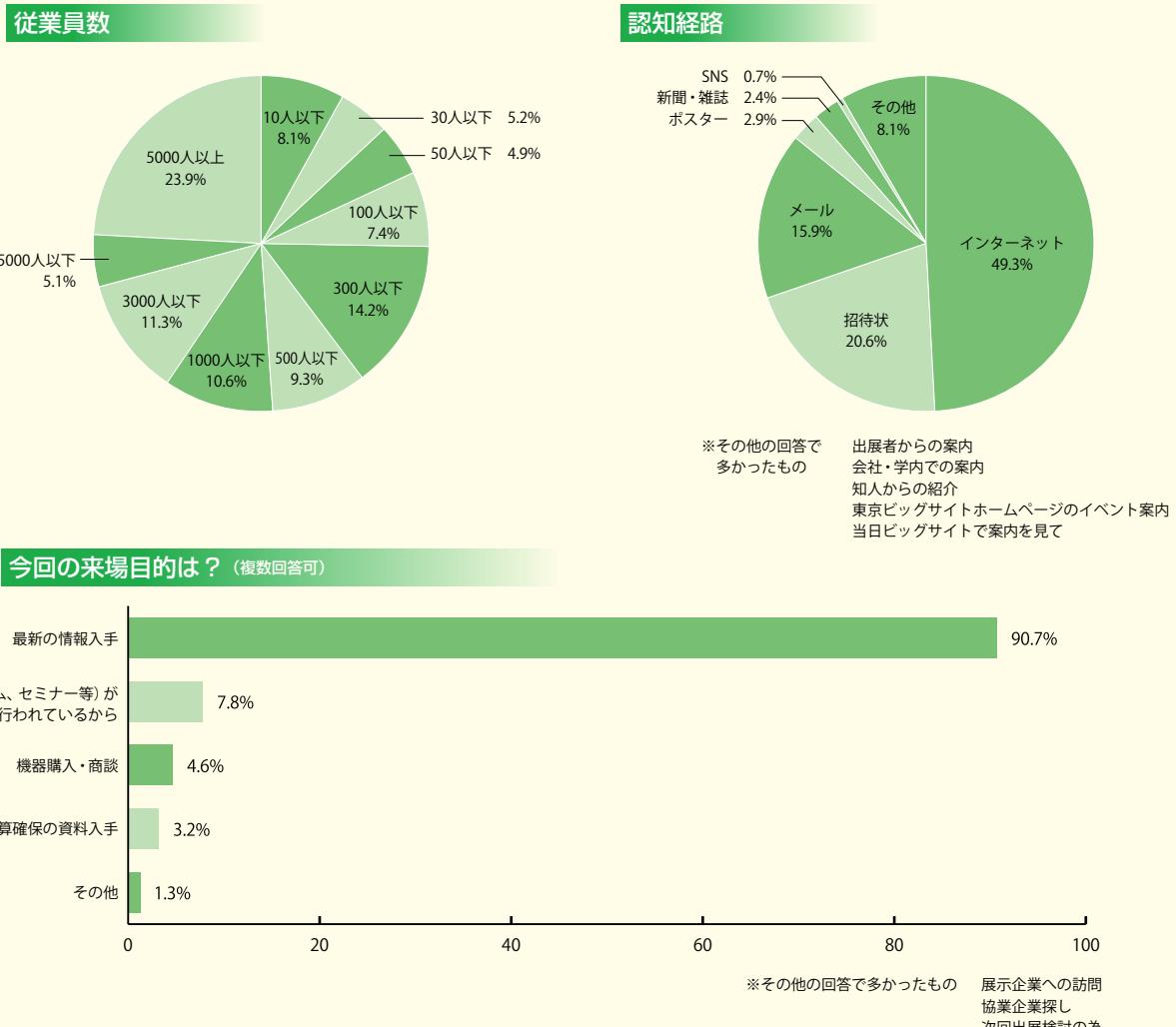
職種



役職



来場者分析



SENSOR EXPO JAPAN 2024 同時開催

下記関連展示会との同時開催により、
関連応用分野から多数の来場者が訪れます。

JIMA 2024

（第12回総合検査機器展）

製造業を中心とした検査・計測・試験・評価・保守に関する専門展示会

主 催:一般社団法人日本検査機器工業会

特別協力:産経新聞社

INTERMEASURE 2024

（第31回計量計測展）

計量計測業界、最大規模。世界の最先端技術が一堂に集まる総合展示会

主 催:一般社団法人日本計量機器工業連合会

特別協力:産経新聞社

IFPEX 2024

（第27回フルードパワー国際見本市）

日本で唯一のフルードパワー（油圧・空気圧・水圧）の専門展示会

主 催:一般社団法人日本フルードパワー工業会／産経新聞社

地盤技術フォーラム 2024

地盤改良技術展 基礎工技術展 災害対策技術展
土壤・地下水浄化技術展

主 催:産経新聞社／一般社団法人土壤環境センター（土壤・地下水浄化技術展）

共 催:月間「基礎工」（株式会社総合土木研究所）／パイルフォーラム株式会社

FORESTRISE 2024

（第4回次世代森林産業展）

森林産業の活性化に向けて

次世代テクノロジー利活用を促進する専門展示会

主 催:産経新聞社

FORESTROPOLITAN 2024

（第1回都市木化技術展）

非住宅・中高層・大規模建築物の木造、木質化を促す展示会

主 催:産経新聞社

